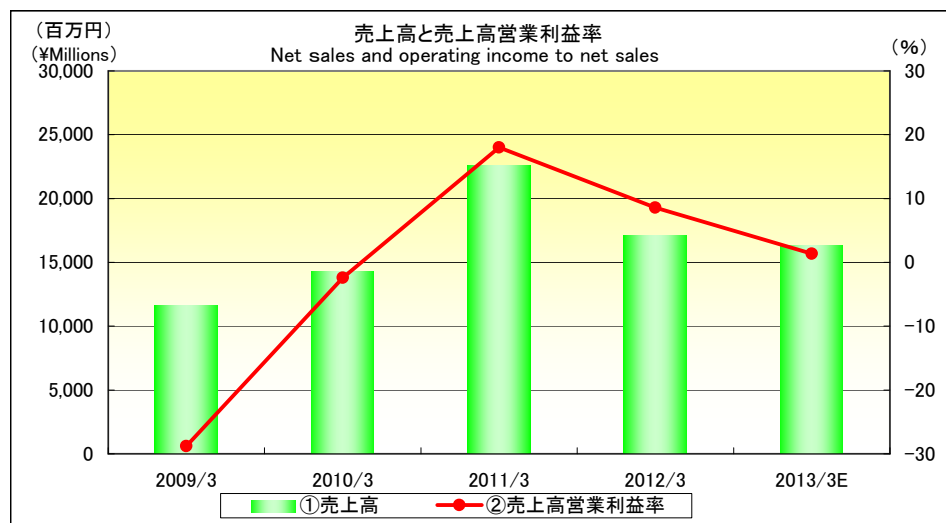


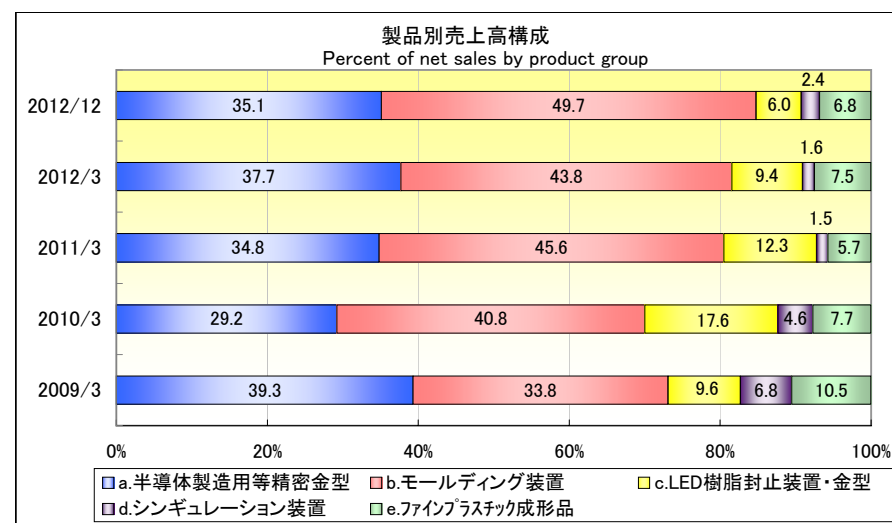
# 2013年3月期 第3四半期決算補足資料 (2013年2月)



I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



①Net sales ②Operating income to net sales



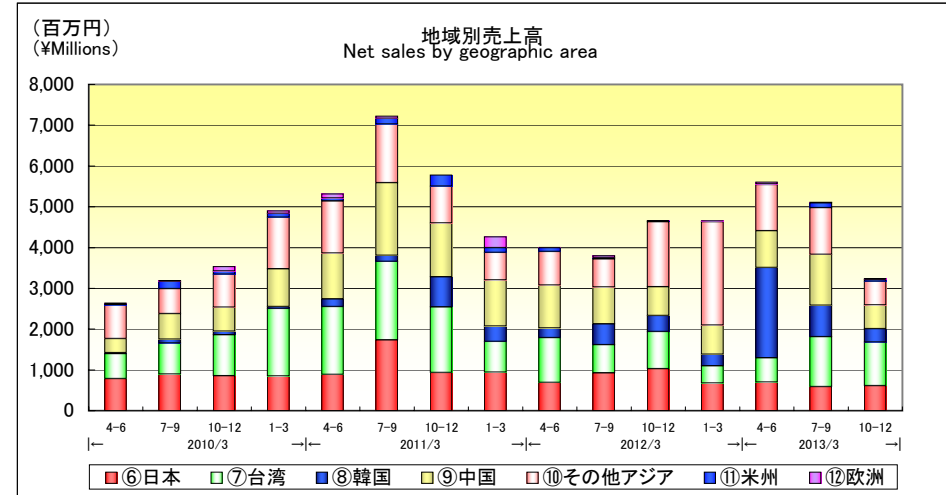
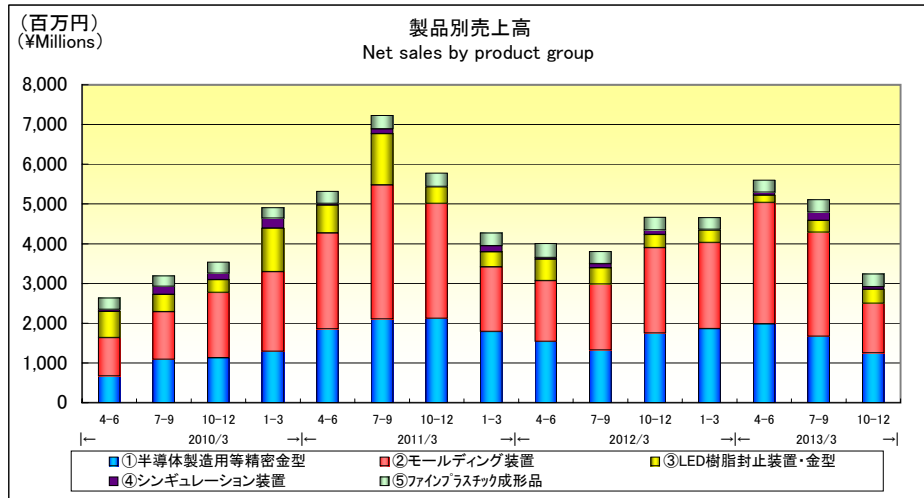
a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED  
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	Fiscal year	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2012/12	2013/3E
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions						
売上高	Net sales	11,577	14,274	22,592	17,140	13,952	16,300
営業利益	Operating income	-3,337	-338	4,067	1,476	769	220
経常利益	Ordinary income	-3,677	-345	4,064	1,672	1,352	800
当期純利益	Net income	-4,163	-330	3,751	968	1,329	780
総資産	Total assets	27,949	26,738	27,288	26,817	26,868	-
純資産	Net assets	11,089	11,091	14,771	15,926	17,319	-
1株当たり指標	Per share data						
1株当たり当期純利益	Net income per share	-166.45	-13.19	150.00	38.71	53.16	31.18
諸指標	Data						
自己資本当期純利益率	Return on equity	-30.3	-3.0	29.0	6.3	-	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	-11.8	-1.3	15.0	6.2	-	-
売上高営業利益率	Operating income to net sales	-28.8	-2.4	18.0	8.6	5.5	1.3
自己資本比率	Equity ratio	39.7	41.5	54.1	59.4	63.9	-

(単位:百万円/¥Millions)

	2011/9	2012/9
売上高	7,813	10,715
営業利益	764	1,582
経常利益	571	1,523
当期純利益	-36	1,468
総資産	25,637	27,124
純資産	14,531	16,990
1株当たり当期純利益	-1.44	58.70
自己資本当期純利益率	-	-
総資産経常利益率	-	-
売上高営業利益率	9.8	14.8
自己資本比率	56.7	62.0

II. 四半期売上高動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



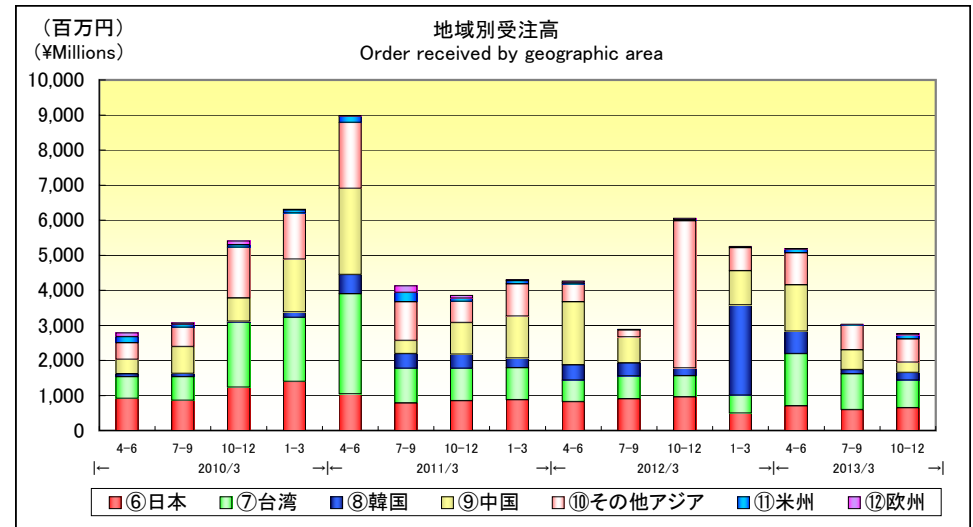
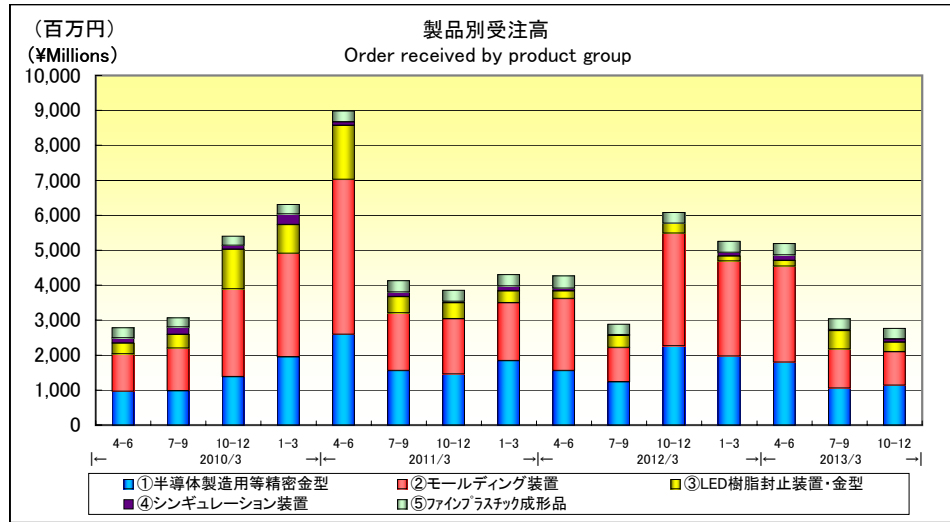
製品別売上高 Net sales by product group

決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3			
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計
売上高合計 Total sales	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	13,952
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	4,897
モールドング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	973	1,200	1,645	2,007	5,826	2,421	3,371	2,888	1,630	10,313	1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	6,931
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	420	377	2,786	544	418	333	312	1,608	187	299	347	834
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	48	206	156	246	657	40	127	13	155	337	38	104	111	12	267	67	204	65	337
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	293	261	283	263	1,102	304	332	332	319	1,289	359	303	323	301	1,287	311	318	322	951
月平均	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	1,550

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3			
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計
売上高合計 Total sales	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	13,952
日本 ⑥Japan	782	892	856	847	3,379	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	1,907
台湾 ⑦Taiwan	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	2,890
韓国 ⑧Korea	22	92	92	45	253	187	152	737	380	1,458	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	3,309
中国 ⑨China	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	2,735
その他アジア ⑩Other asia	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	2,855
米州 ⑪America	29	182	74	95	382	70	145	268	117	602	94	32	25	11	164	14	112	53	180
欧州 ⑫Europe	17	14	113	62	207	103	55	0	270	423	10	47	4	11	74	44	16	12	74

Ⅲ. 四半期受注高動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



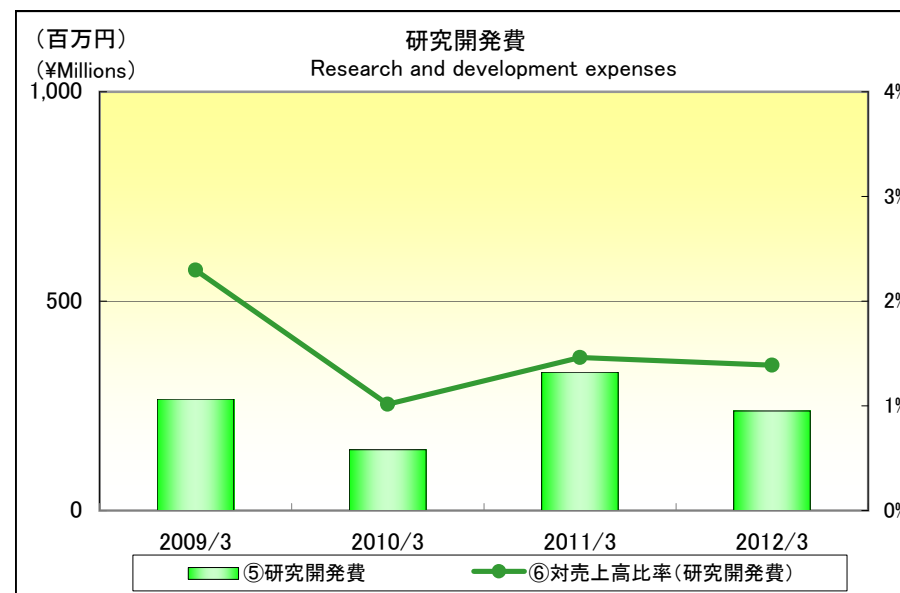
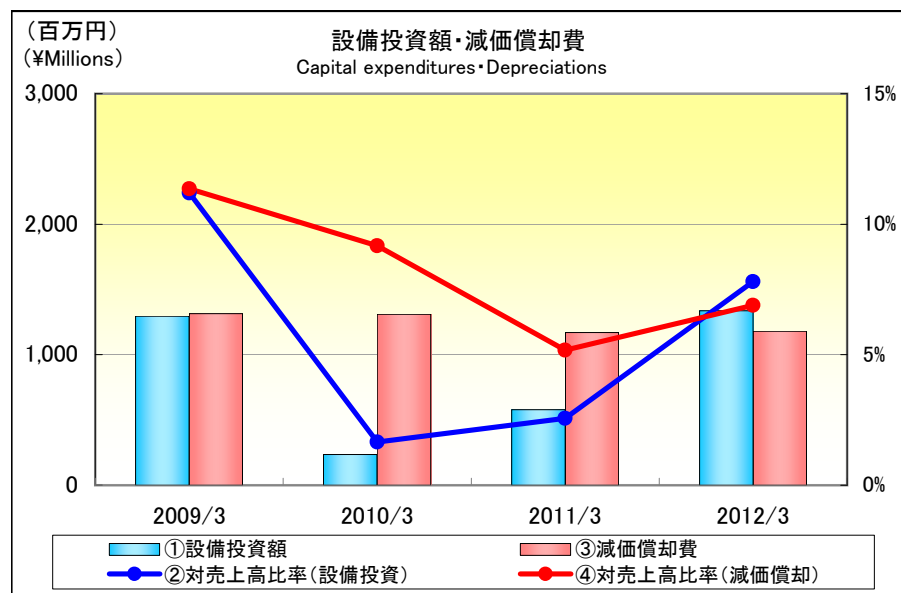
製品別受注高 Order received by product group

決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3			
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計
受注高合計 Total order received	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	10,996
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	3,981
モールドング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	1,069	1,220	2,506	2,954	7,751	4,437	1,651	1,587	1,657	9,334	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	4,831
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	454	335	2,801	227	348	289	147	1,013	168	529	270	968
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	147	212	111	300	772	101	132	35	142	411	73	16	-29	103	164	160	30	90	281
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	295	264	267	282	1,110	316	327	326	327	1,298	350	307	309	313	1,281	322	306	304	933
月平均	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	1,222

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期 Fiscal year	2010/3					2011/3					2012/3					2013/3			
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計
受注高合計 Total order received	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	10,996
日本 ⑥Japan	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	853	875	3,548	821	906	963	495	3,187	703	593	645	1,943
台湾 ⑦Taiwan	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	921	913	5,691	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	3,313
韓国 ⑧Korea	75	97	31	160	364	546	415	395	277	1,635	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	976
中国 ⑨China	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	-8	981	3,520	1,327	564	284	2,177
其他アジア ⑩Other asia	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	2,285
米州 ⑪America	175	74	73	93	417	168	268	95	90	623	44	19	27	25	117	99	16	112	228
欧州 ⑫Europe	109	48	108	20	287	29	188	84	26	329	43	4	46	9	104	16	13	42	72

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)	(Consolidated)	(単位:百万円/¥Millions)				
決算期	Fiscal year	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2012/12
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	606	2,494	5,571	1,897	1,935
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,490	-290	-620	-112	-715
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	1,972	-2,733	-3,808	-2,280	-781
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	4,399	3,836	4,933	4,395	4,850
設備投資額	①Capital expenditures	1,296	236	578	1,336	971
対売上高比率	②Ratio of sales	11.19	1.65	2.56	7.79	6.96
減価償却費	③Depreciations	1,315	1,309	1,170	1,181	972
対売上高比率	④Ratio of sales	11.36	9.17	5.18	6.89	6.97
研究開発費	⑤Research and development expenses	266	145	330	238	162
対売上高比率	⑥Ratio of sales	2.30	1.02	1.46	1.39	1.17